

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-046

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额

及资本公积转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 在实施权益分派的股权登记日前因股权激励归属，导致公司总股本由 113,834,777 股增加至 114,159,795 股。公司按照维持每股分配比例不变、每股转增比例不变的原则，对公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。公司拟维持每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税）不变，现金分红总额由 38,703,824.18 元（含税）调整至 38,814,330.30 元（含税）。公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股不变，转增股本的数量由 34,150,433 股调整至 34,247,938 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

一、利润分配方案概述

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，具体如下：公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.34 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。以截至 2024 年 12 月 31 日股本 113,834,777 股为基数，以此计算合计拟派发现金股利 38,703,824.18 元，转增 34,150,433 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归

属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 30.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例和每股转增股本比例不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的公告》。

二、调整利润分配方案的说明

自 2025 年 4 月 29 日至本公告披露日，因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分进入第一个归属期并于 2025 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量合计 325,018 股，公司股份总数由 113,834,777 股变更为 114,159,795 股。

因公司在实施权益分派的股权登记日前因股权激励归属导致公司总股本发生变动，公司拟按照每股现金分红比例和转增比例不变的原则，对 2024 年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行相应调整，调整后的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。截至 2025 年 5 月 21 日，公司总股本 114,159,795 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,814,330.30 元（含税），占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 30.27%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2025 年 5 月 21 日，公司总股本 114,159,795 股，以此计算合计拟转增 34,247,938 股，转增后公司总股本为 148,407,733 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日